

PRIME H610M-D/LGA1700,H610,DDR5,U32 GEN 1,M.2,MB



Технические характеристики

Основные характеристики	Разъем для процессора	LGA1700
	Разъемов для установки процессора, шт	1
	Максимальная TDP центрального процессора, Вт	125
	12-поколение	Да
	13-поколение	Да
	Серия продукции	Prime
	Позиционирование использования	Desktop
	Производитель чипсета	Intel
	Чипсет	Intel H610
	Частота системной шины, МГц	100
Оперативная память	Тип оперативной памяти	DDR5
	Форм-фактор модуля памяти	DIMM
	Количество слотов памяти, шт	2
	Режим работы памяти	2-канальный
	Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	5600
	Минимальная частота памяти, МГц	4800
	Максимальный объем памяти, ГБ	96
	Поддержка ECC	On-Die ECC
Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора

Слоты расширения	Версия PCI Express	4.0
	PCI-Ex16	1
	PCI-Ex1	1
	Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов	1
	Тип сокета M.2	PCI-E x4
	Тип ключа	M
	Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
	SATA 6 Гб/с	4
	USB 3.2 Gen1 внутр.	2
	USB 2.0 внутр.	2
	Выход S/PDIF	1
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen1	2
	USB 2.0	4
	Количество разъемов Type A	6
	PS/2	1
	Com порт (RS232, Serial, DB9, RJ45) Внешний	1
	Сетевой контроллер	Realtek
	RJ45	1
	Максимальная скорость передачи, Мб/с	1000
	Линейный вход	1
	Микрофонный вход	1
	Линейный выход	1
	D-Sub	1
	HDMI	1
Аудио	Аудиочипсет	Realtek
	Количество каналов аудио	7.1
Корпус	BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
	Форм-фактор	Micro ATX
	Ширина, мм	234
	Глубина, мм	203
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h610m-d/techspec/
	Комплект поставки	Материнская плата, комплект кабелей, заглушка панели I/O, инструкция, диск с ПО (опция), крепежный комплект
Питание	Основной разъем питания	24pin
	Разъем питания процессора	8pin
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	3